

## **MAUD SUR EMBALLAGE 2010**

Le 18 novembre 2010 par Henri Saporta

► **Mots clés** : Matériaux, Carton plat, Plastiques, Biomatériaux, Environnement, Emballage 2010

### **Le pôle de compétitivité présente un emballage électronique.**

Lors du salon Emballage 2010 qui se déroule du 22 au 25 novembre à Paris Nord Villepinte, le pôle de compétitivité situé en Nord Pas-de-Calais dit Matériaux et applications pour une utilisation durable (Maud) présente plusieurs réalisations liées à ses recherches en matériaux biosourcés et intelligents. Maud présente, en particulier, un carton "barrière au gras" avec revêtement végétal apte au contact alimentaire développé via le projet "Matériau barrière" (MatBar). Les premières gammes sont en phase de commercialisation. Un carton "intelligent" développé dans le cadre du projet "Développement de carton électronique" (Decarte) permet, de son côté, d'obtenir directement un carton électronique sans passer par l'apposition d'une étiquette d'identification par radiofréquence (RFID) classique. Seront également exposés des emballages tels que des flacons, pots, bouteilles, films et matériaux en plastique issu de ressource agricole renouvelable, présentés à l'occasion du salon K2010 à Düsseldorf en octobre dernier